

2015年6月4日
株式会社トクヤマ

乾式シリカ「レオロシール」の価格修正について

当社は、このたび、金属珪素を原料とする乾式シリカ「レオロシール」の価格について値上げを行うことを決定いたしました。対象グレードは、レオロシールQS・CP・MT・DMシリーズで、上げ幅は7月1日出荷分より当社仕切り価格で半導体用途15%以上、一般用途で10%以上とし需要家との交渉に入ります。

乾式シリカ事業は、原料価格の高騰により採算性が著しく悪化しており、これらを合理化努力のみで解消することは困難と判断し、価格修正を行うことと致しました。

以 上

〈補足〉

乾式シリカ「レオロシール」の主な用途：半導体用研磨砥粒(CMP)、シリコン樹脂補強材
塗料用増粘材など

本件に関するお問い合わせ先
株式会社トクヤマ 広報・IRグループ
TEL 03-6205-4832